

平成 28 年 11 月

**SEMICONDOC MANUF【N0981】**  
(Semiconductor Manufacturing International Corporation)  
を保有されている投資家の皆様へ  
— 株式併合＜現地株式併合実施日等の変更＞のお知らせ —

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、SEMICONDOC MANUF の株式併合につきまして、現地保管機関より現地株式併合実施日等の変更の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報入手次第お知らせ致します。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

1. 現地株式併合実施日：**2016年12月7日**  
(権利落日) (前回通知：2016年11月21日)
  
2. 株式併合比率 : 既存 10 株を新 1 株に併合
  
3. 売買単位の変更 : **2016年12月6日まで** 1,000 株  
(前回通知：2016年11月18日まで)  
**2016年12月7日から2016年12月20日まで** 100 株  
(前回通知：2016年11月21日から2016年12月2日まで)  
**2016年12月21日以降** 500 株  
(前回通知：2016年12月5日以降)
  
4. 額面変更 : 0.0004 米ドルから 0.004 米ドルに変更
  
5. 主な実施要件 : ・ **2016年12月6日**開催予定の株主総会における承認・可決  
(前回通知：2016年11月18日)  
・ 香港証券取引所における株式併合後新株式の取引の認可

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。  
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものです。

以上

大和証券株式会社